香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Gold Peak Technology Group Limited
金山科技工業有限公司
(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號 : 40)

自願公佈

GP 工業集團
完成 10 億港元三年期
可持續發展掛鈎銀團定期貸款融資協議

本公佈由金山科技工業有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）自願作出。

本公司董事局（「**董事局**」）謹公佈，GP 工業有限公司（連同其附屬公司統稱為「**GP 工業集團**」）的直接全資附屬公司 GP Group Treasury Limited （「**GPGT**」）近日與恒生銀行有限公司及大華銀行有限公司（擔任牽頭安排行兼簿記行）以及其他 12 家參與銀行訂立了一份 10 億港元三年期可持續發展掛鈎銀團定期貸款融資協議（「**該融資**」）。GP 工業有限公司為本公司擁有 86.18% 權益的附屬公司，並在新加坡證券交易所有限公司上市。

該融資是本集團持續推行財務及資本管理策略的重要一步。GPGT 擬將該融資所得款項用於為本集團部份現有債務再融資（包括以長期承諾融資取代部份短期貸款），以及為本集團的資本開支提供資金。

本集團以該融資取代短期貸款，預期可增強其流動資金狀況、減低近期再融資風險，並延長其定期貸款組合的平均到期期限。該融資預期亦會提高本集團債務結構中非流動貸款的比例，進一步增強其流動資金狀況。

該融資提升了本集團的財務靈活性，為其持續營運、資本開支需求及未來業務發展提供更穩定的長期資金基礎。該融資的銀團結構亦擴闊了本集團的銀行關係，反映其銀行夥伴的持續支持。

作為可持續發展掛鈎融資，該融資體現了本集團致力將可持續發展因素納入其融資策略，並使其長期融資安排與其可持續發展目標相契合。

除透過持有本公司及 GP 工業有限公司的股權（如有）外，本公司董事或控股股東概無在此項交易中擁有任何直接或間接權益。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
梁志豐

香港，2026 年 11 月 25 日
www.goldpeak.com

於本公佈刊發日期，本公司董事局成員包括：執行董事羅仲榮先生（主席兼總裁）、李耀祥先生（副主席兼執行副總裁）、梁玄博先生（副行政總裁）、林顯立先生（董事總經理）、羅宏澤先生（集團財務總裁及集團風險管理總裁）及劉堃先生；非執行董事吳家暉女士；以及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生、唐偉章先生、嚴志明先生及盧麗華女士。